



# 京鼎精密科技股份有限公司

## 2026第一季法人說明會

2026/06/16

# 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

# 會議議程

■ 公司簡介

李貞誼

發言人

■ 財務報告

鍾曉佩

副處長

■ 營運與展望

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

徐朝煌

副 總

黃俊凱

協 理

洪政維

處 長

鍾曉佩

副處長



陳偉銘

董事長



邱耀銓

執行長

## 主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務

## 全球佈局 區域製造



2001

成立

2015

上市(3413 TT)

4,448 員工人數

截至2026/06/03

NT\$ 11.08億 股本

截至2026/06/03

NT\$ 353.89億 市值

截至2026/06/03

2026年第一季營收

NT\$55.62億

+14.2% YoY

2026年第一季毛利率

23.8%

-3.5 ppt YoY

2026年第一季EPS

NT\$ 4.28元

-36.2% YoY

# 全球佈局

生產基地：橫跨 4 區 7 廠

量產製造基地

松江廠, 上海

昆山廠, 江蘇



總部/ 量產製造基地

科中廠(HQ), 竹南

科研廠, 竹南



新產品開發中心

矽谷廠, 美國



銷售及服務辦公室

San Jose/ Austin/  
Phoenix, 美國



量產製造基地

羅勇廠, 泰國

春武里廠, 泰國



江蘇

上海

台灣竹南總部

泰國

新加坡

加州

亞利桑那州

德州

- 量產製造基地 - 台灣/ 泰國/ 中國大陸
- 新產品導入與小量生產據點 - 美國
- 銷售及服務辦公室 - 台灣/ 美國/ 中國

# 財務報告

# 綜合損益表



單位：新台幣百萬元	1Q26		4Q25		QoQ%	1Q25		YoY%
營業收入淨額	5,562	100.0%	5,227	100.0%	6.4%	4,869	100.0%	14.2%
營業毛利	1,326	23.8%	1,249	23.9%	-0.1 ppts	1,330	27.3%	-3.5 ppts
營業費用	(599)	(10.7%)	(629)	(12.0%)		(453)	(9.3%)	
營業利益	727	13.1%	620	11.9%	+1.2 ppts	877	18.0%	-4.9 ppts
營業外損益	34	0.6%	169	3.2%		83	1.7%	
稅前淨利	761	13.7%	791	15.1%	-1.4 ppts	960	19.7%	-6.0 ppts
本期淨利	519	9.3%	604	11.6%	-2.3 ppts	724	14.9%	-5.6 ppts
歸屬予：								
母公司股東	473		577		-18.0%	724		-34.7%
基本每股盈餘(元)	4.28		5.23		(0.95)	6.71		(2.43)
加權平均流通在外股數(百萬股)	110.64		110.37			107.91		

# 資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	1Q26		4Q25		1Q25	
現金及流動金融資產	8,673	29%	8,031	28%	9,760	41%
應收帳款	2,120	7%	1,503	5%	1,840	8%
存貨	4,800	16%	4,430	16%	4,032	17%
長期投資	342	1%	313	1%	528	2%
不動產、廠房及設備	10,552	35%	10,334	37%	5,891	25%
無形資產	1,554	5%	1,572	6%	35	0%
<b>資產總計</b>	<b>30,215</b>	<b>100%</b>	<b>28,229</b>	<b>100%</b>	<b>23,575</b>	<b>100%</b>
應付帳款	2,063	7%	1,434	5%	1,521	6%
銀行借款	5,119	17%	3,683	13%	1,653	7%
應付公司債	-	0%	-	0%	301	1%
流動負債	10,971	36%	8,026	28%	6,628	28%
<b>負債總計</b>	<b>12,836</b>	<b>42%</b>	<b>10,269</b>	<b>36%</b>	<b>8,898</b>	<b>38%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>17,379</b>	<b>58%</b>	<b>17,960</b>	<b>64%</b>	<b>14,677</b>	<b>62%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現天數	30		28		33	
平均銷貨天數	103		101		105	
平均付現天數	38		37		42	
淨營運現金週期天數	95		92		96	
流動比率(倍)	1.50		1.83		2.41	

# 現金流量表



單位：新台幣百萬元	1Q26	1Q25
期初現金	6,626	7,527
營運活動之現金流入	111	218
資本支出	(1,078)	(674)
定期存款	331	(225)
銀行借款淨變動	1,455	(106)
其他	114	80
期末現金	7,559	6,820
自由現金流量*	(968)	(457)

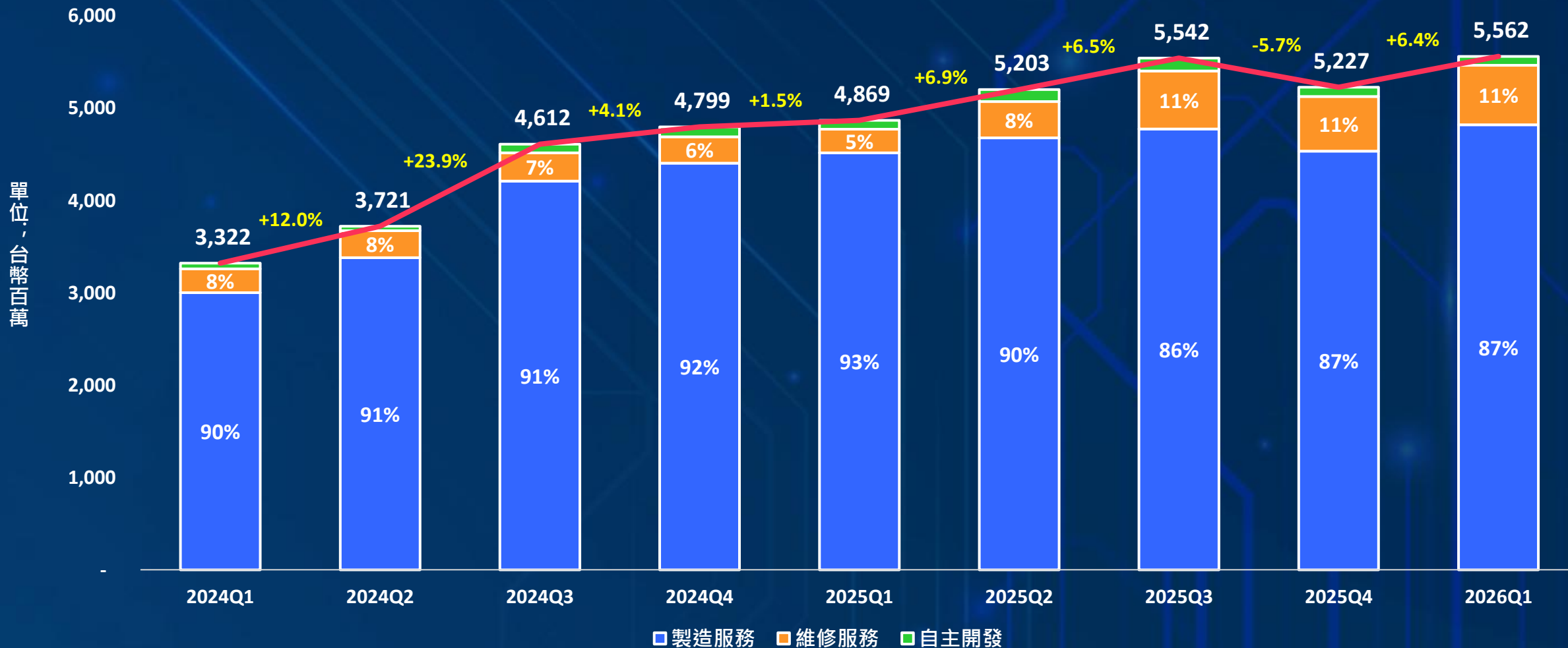
\*自由現金流量 = 營運活動之現金流入 - 資本支出

# 營運與展望

# 營收趨勢

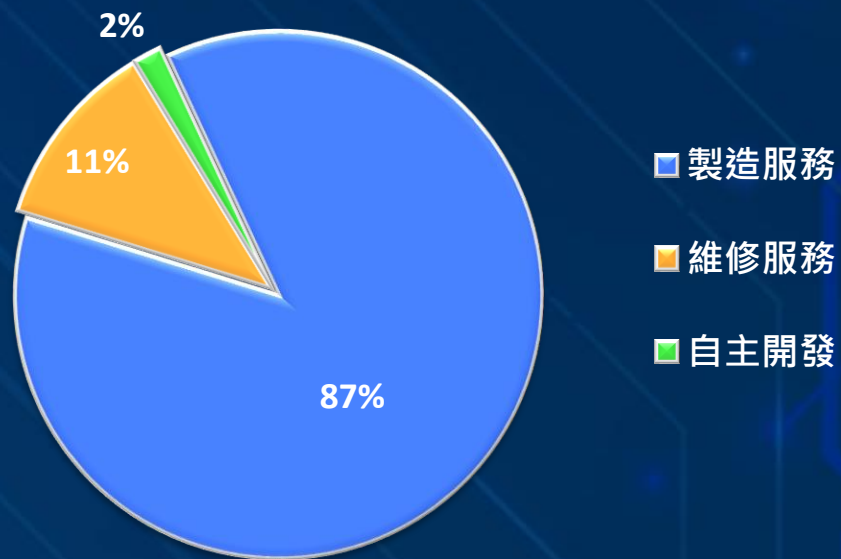


■ Q1 營收 55.62 億元，YoY +14.2%、QoQ +6.4%，創單季歷史新高



註：製造服務=半導體製程設備關鍵模組、零部件與備品耗材製造  
維修服務=半導體與航太維修  
自主開發=半導體自動化設備

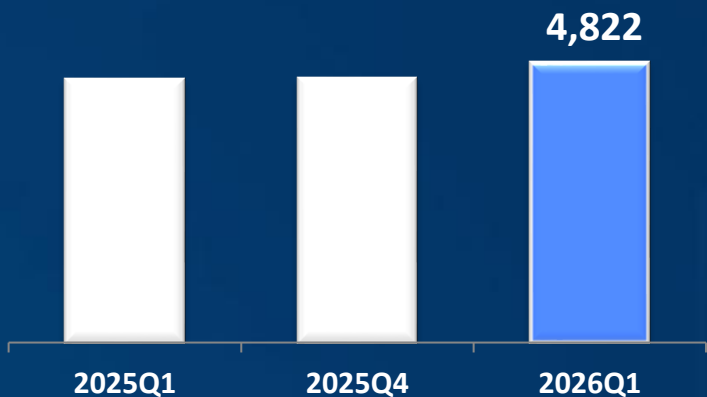
# 2026年第一季銷售分析-業務別



單位：台幣百萬

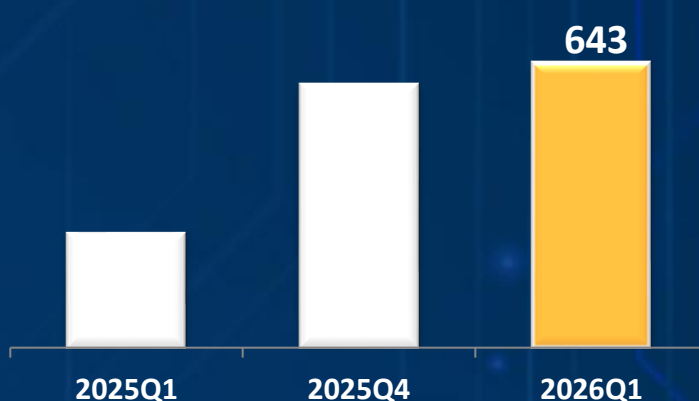
## 製造服務

+6.3% QoQ  
+6.7% YoY



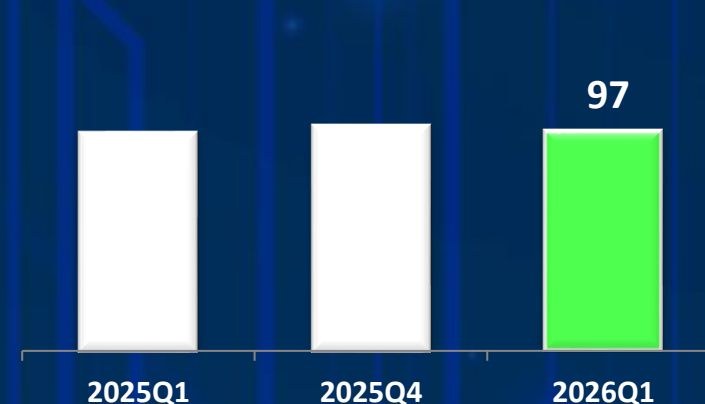
## 維修服務

+8.4% QoQ  
+151.0% YoY



## 自主開發

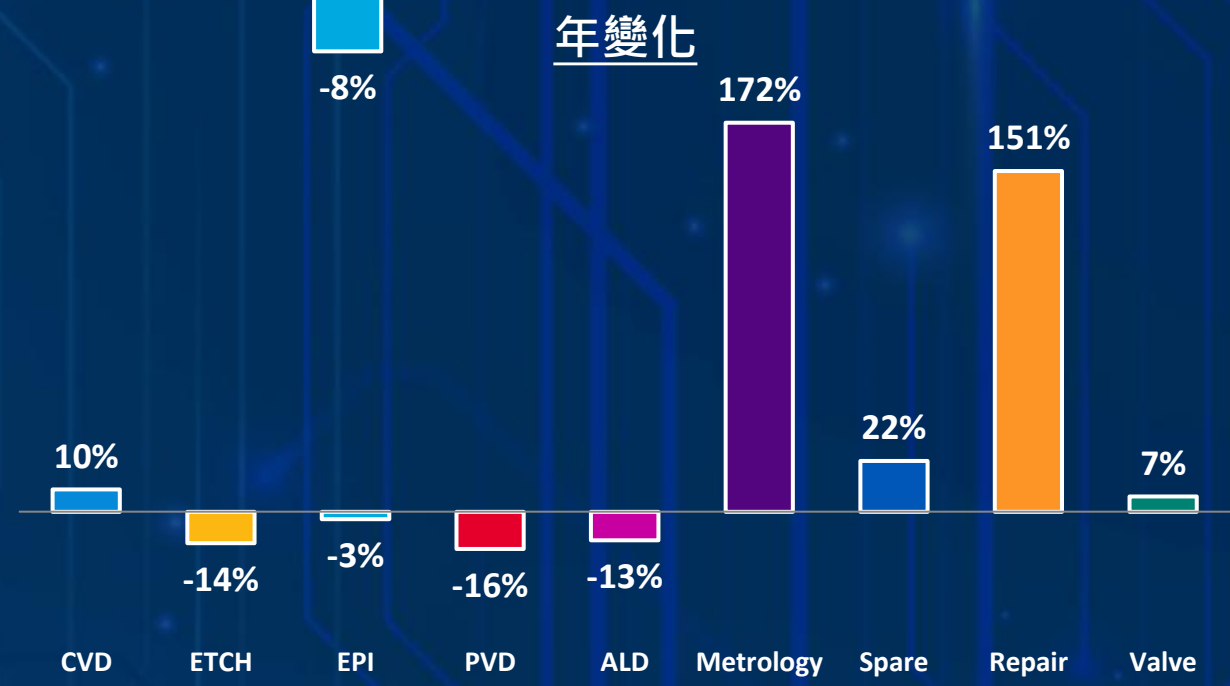
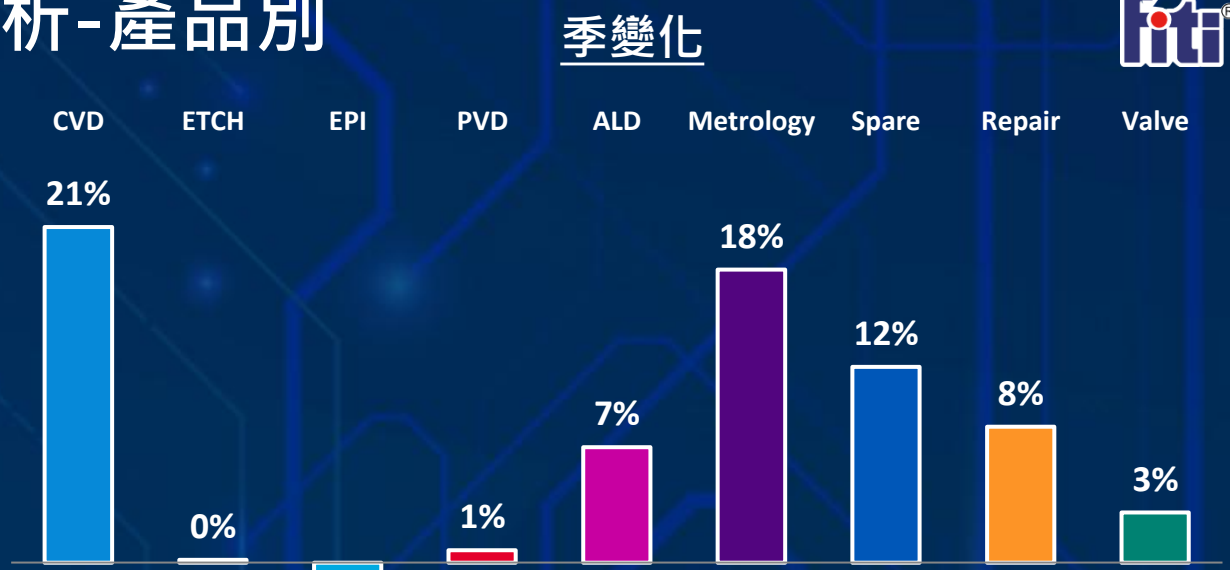
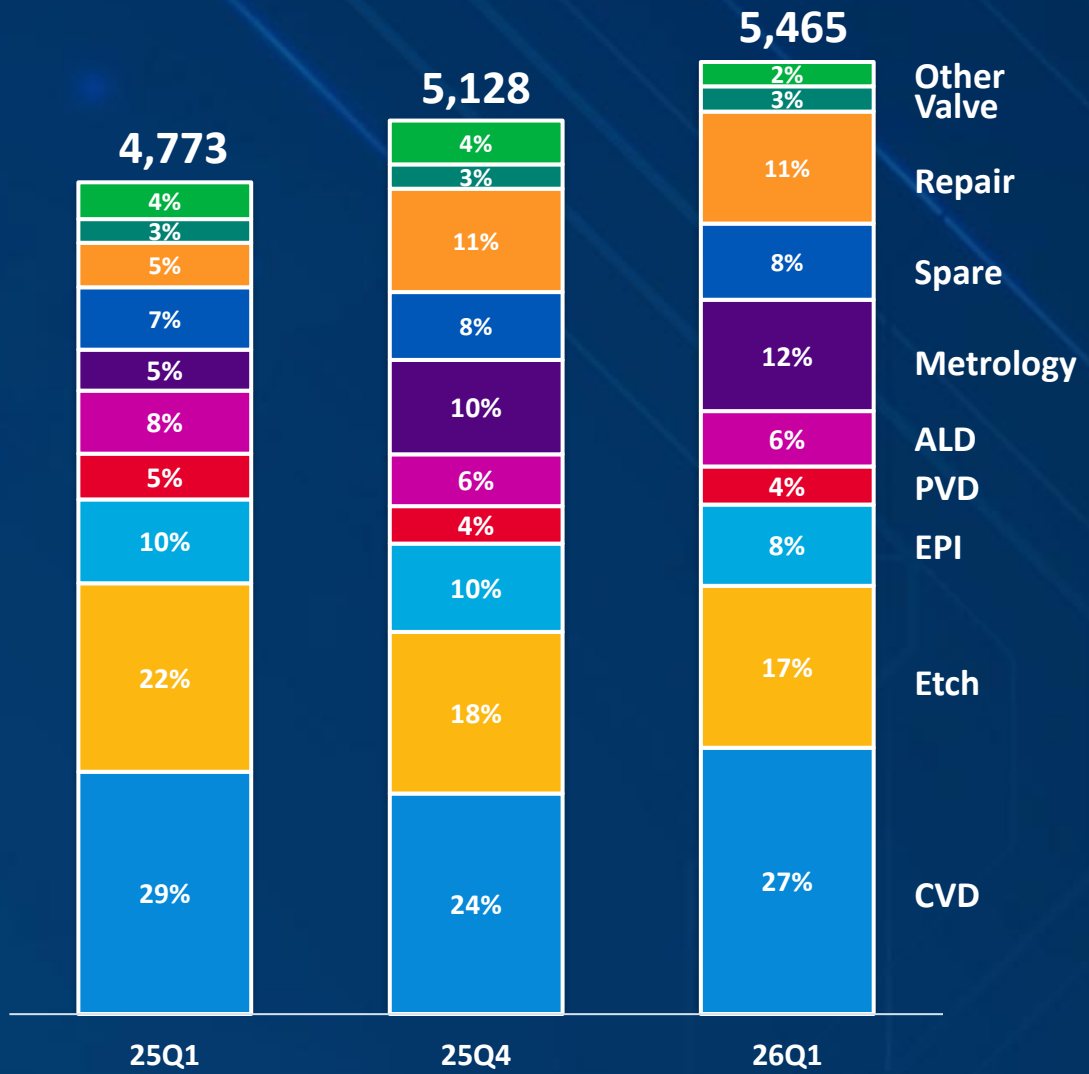
-2.2% QoQ  
+0.9% YoY



# 2026年第一季製造及維修服務銷售分析-產品別



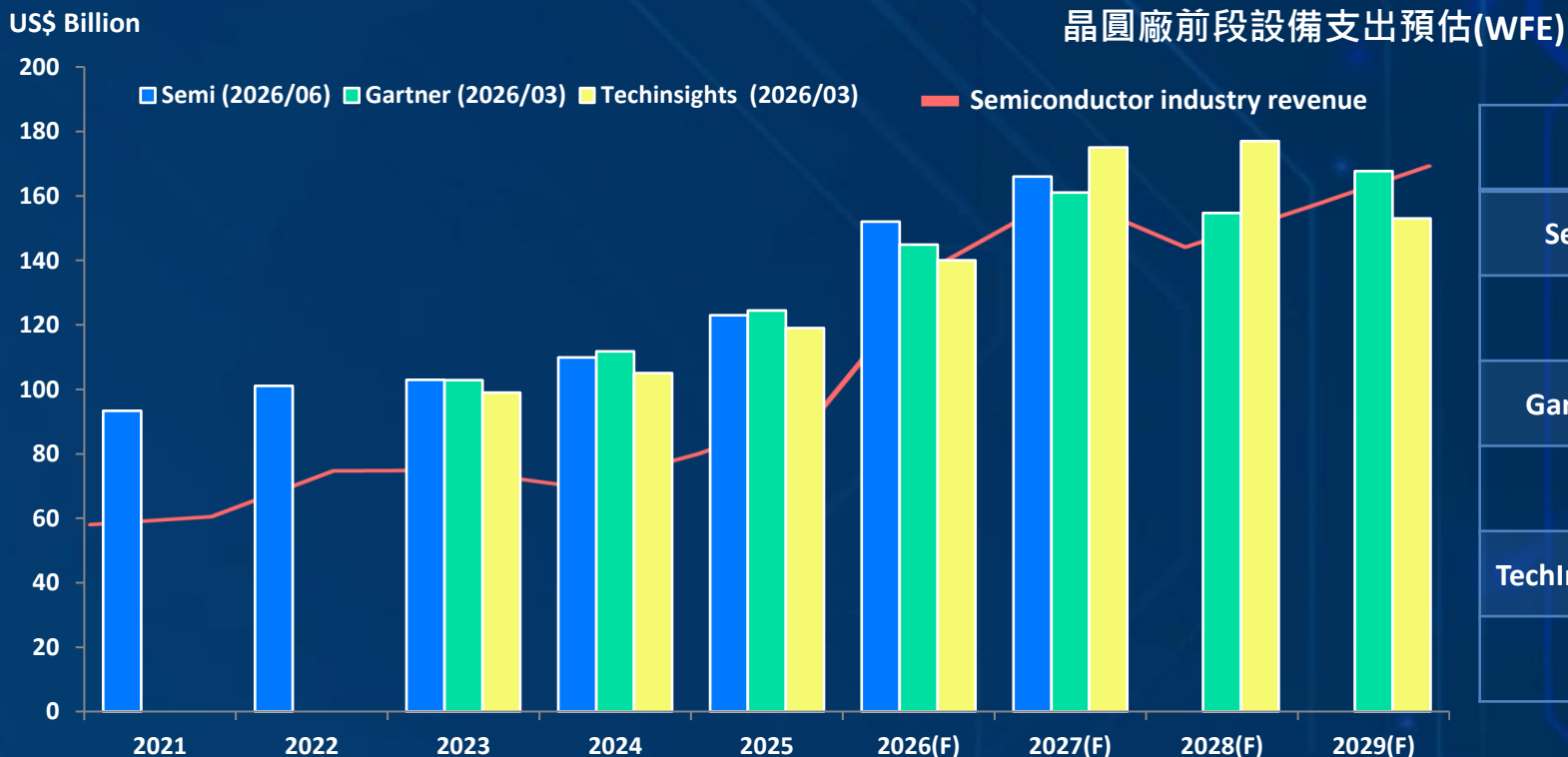
單位：台幣百萬



# 產業趨勢



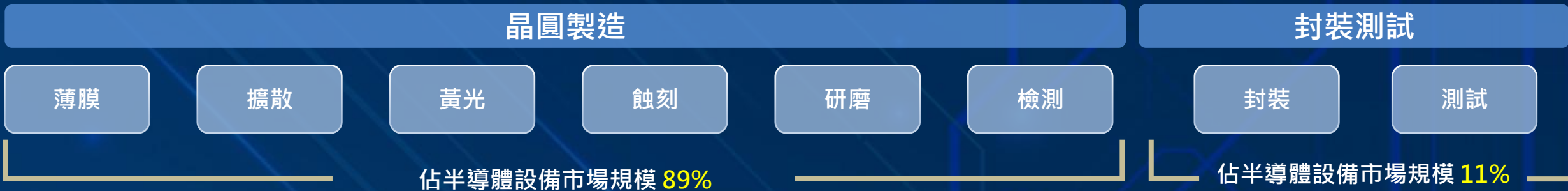
- 2026 年 WFE 市場預估成長約 16%–24%，主要受 AI 應用擴展帶動，先進製程、記憶體與先進封裝投資持續增加
- 隨晶圓廠擴產計畫持續推進，設備市場需求能見度持續延伸，產業成長動能可望延續至 2027 年以後
- AI 應用深化帶動先進製程與先進封裝持續推進，晶片製造複雜度持續提升，帶動製程步驟增加，進一步推升蝕刻、薄膜沉積及檢測等關鍵設備需求成長



WFE(\$B)	2025	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2029(F)
Semi (2026/6)	123	152	166		
<b>YoY</b>	<b>12%</b>	<b>24%</b>	<b>9%</b>		
Gartner (2026/3)	124	145	161	155	168
<b>YoY</b>	<b>11%</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>	<b>-4%</b>	<b>8%</b>
TechInsights (2026/3)	119	140	175	177	153
<b>YoY</b>	<b>13%</b>	<b>18%</b>	<b>25%</b>	<b>1%</b>	<b>-14%</b>

Source:Semi/Gartner/TechInsights

# 京鼎在半導體設備產業鏈的定位



驅動半導體設備成長技術

GAA

晶背供電

HBM/ NAND

先進封裝

異質整合

2025-2030年產業 CAGR 成長

>20%

>20%

>30%/ >20%

>40%

>30%

Source: WSTS、Nomura

京鼎目前橫跨**先進製程**到**後段封裝**的設備製造商  
以**垂直整合製造能力**深度參與全球半導體設備市場的成長

半導體設備生命週期製造服務



# 2026年第二季展望



## ■ 本季重點

- Q1營收創歷史單季新高，接單能見度持續提升，全年營收成長力爭優於WFE市場成長
- 泰國春武里廠預計於 Q3 逐步投入量產，為後續營收成長與獲利提升提供支撐

## ■ 長期成長動能驅動因素

- 設備市場持續擴大：AI/HPC驅動全球WFE市場結構性成長，帶動先進邏輯、記憶體及先進封裝投資持續增加，並推升薄膜沉積、蝕刻及檢測等設備於先進封裝領域的應用
- 製程技術升級推升設備需求：GAA、HBM及先進封裝等技術持續發展，製程複雜度不斷提升，帶動薄沉積、蝕刻及檢測等關鍵設備需求持續增加
- 產品持續多元化：既有產品需求持續成長，新產品導入專案持續增加，雙引擎成長動能明確

# Q&A





# Thank you